This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-058563

(43) Date of publication of application: 27.02.1990

(51)Int.CI.

CO8L 71/12 CO8L 53/00 CO8L 77/00 //(C08L 71/12 CO8L 9:00) (CO8L 77/00 CO8L 9:00)

(21)Application number: 63-208155

(71)Applicant : ENG PLAST KK

(22)Date of filing:

24.08.1988

(72)Inventor: SAITO AKIHIRO

INOUE KAZUNARI ISHIDA HIROMI

MORIOKA MASATAKA

(54) RESIN COMPOSITION CONTAINING POLYPHENYLENE ETHER AND POLYAMIDE AND HAVING EXCELLENT LOW-TEMPERATURE IMPACT RESISTANCE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the subject composition having excellent low-temperature characteristics, especially low-temperature impact strength, by compounding a specific rubbery polymer to a base resin.

CONSTITUTION: The objective composition can be produced by compounding (I) 100 pts.wt. of a composition containing 5-80 pts.wt. of a polyphenylene ether resin, 20-95 pts.wt. of a polyamide resin and 0.01-10 pts.wt. of a solubilization agent with (II) 1-80 pts.wt. of a rubbery polymer composed of 3-97wt.% of an ABA-type or ABA'-type copolymer or their combination and 97-3wt.% of an AB-type diblock copolymer (A, A' and B are blocks derived from comonomers).

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

178

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-58563

®Int. Cl. ⁵	識別記号	庁内盔理番号	個公開	平成 2年(1990) 2月27日
C 08 L 71/12 53/00 77/00) LLZ	6944—4 J 6904—4 J 7038—4 J		•
//(C 08 L 71/11	2 0)	6770—4 J		
(C 08 L 77/00 9:00)	0)	6770-4 J 審査請求	未請求	請求項の数 1 (全6頁)

図発明の名称 耐低温衝撃性に優れたポリフエニレンエーテル及びポリアミドを含む お樹脂組成物

②特 顧 昭63-208155

@出 願 昭63(1988)8月24日

栃木県真岡市鬼怒ケ丘2-2 藤 明 宏 ⑫発 明 者 斉 栃木県真岡市鬼怒ケ丘2-2 成 個発 明 井 上 者 2 栃木県真岡市鬼怒ケ丘2-2 田 博 石 @発 明 者 栃木県真岡市鬼怒ケ丘2-2 正 隆 森 岡 @発 明 エンジニアリングプラ 大阪府大阪市西区新町1丁目1番17号 勿出 願

スチックス株式会社

四代 理 人 弁理士 松井 光夫 外1名

明細

1. 発明の名称

耐低温衝撃性に優れたポリフェニレンエーテル 及びポリアミドを含む樹脂組成物

- 2. 特許請求の範囲
- 1.(イ)ポリフェニレンエーテル系樹脂

5~80童量部:

(ロ) ポリアミド系樹脂

20~95重量部:及び

(八) 相溶化剤

0.01~10重量部

を含み、かつ

- (二)前記成分(イ)、(ロ)及び(ハ)の合計 100 重量部に対して 1~80重量部のゴム状重合体 を含み、該ゴム状重合体は、
- (a) ABA型又はABA′型共重合体又はこれ らの組合せ3~97重量%;及び
- (b) AB型ダイプロック共重合体97~3重量% (ただし、A, A' 及びBはコモノマーから誘導されるプロックを意味する)

からなることを特徴とする熱可塑性樹脂組成物。

3. 発明の詳細な説明

・産菜上の利用分野

本発明は低温特性に優れた熱可塑性樹脂組成物、 特に耐低温衝撃性に優れたポリフェニレンエーテ ル及びポリアミドを含む樹脂組成物に関する。

 する化合物を添加して、耐油性改善を得ながら耐 衝象性を向上させる試みがなされた(特開昭56 -26913 号)。

又、このとき、この様な相溶化剤化合物を使用 しただけでは十分な耐衝撃性は得られず耐衝撃性 改良剤と組み合わせることによって、優れた耐衝 繋性が得られることも知られている。

しかし、この場合でも常温での耐衝撃試験においては、十分な延性を示すが、低温での耐衝撃試験においては延性が著しく低下する。したかって、低温特性の要求される分野に対しては未だ解決せ ねばならない問題が残されている。

したがって、本発明は低温においても優れた 特性、特に耐低温衡撃性に優れたポリフェニレン エーテル及びポリアミドを含む樹脂組成物を提供 することを目的とする。

課題を解決するための手段

本発明は、ポリフェニレンエーテル及びポリア ミドを含む樹脂組成物に特定の2種類の型のゴム 状重合体を配合すると、該樹脂組成物の優れた諸

レンエーテル系樹脂は、それ自体公知であり、た とえば一般式(A)

$$\begin{array}{c|c}
R_4 & R_1 \\
\hline
R_3 & R_2
\end{array}$$
(A)

(式中R₁ R₂・R₃ , 並びにR₄ は水素、ハロゲン、アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子とフェニル環との間に少くとも2個の炭素原子を有するハロアルキル基及びハロアルコキシ基で第3級α - 炭素を含まないものから選んだー価置換基を示し、nは重合度を表わす整数である)

で表わされる重合体の総称であって、上記一般式で表わされる重合体の一種単独であっても、二種以上が組合わされた共重合体であってもよい。好ましい具体例ではR1及びR2は炭素原子数1~4のアルキル基であり、R3、R4は水素もしく

物性を保持しつつ低温特性、特に耐低温衝撃性が 著しく改良されることを見出したことに基づくも のである。

すなわら、前記目的を達成するための本発明は (ィ) ポリフェニレンエーテル系樹脂

5~80重盘部:

(ロ) ポリアミド系樹脂

-20~95重量部:及び

(八) 相溶化剤

0.01~10重量部

を含み、かつ

(二)前記成分(イ), (ロ)及び(ハ)の合計 100 重量部に対して1~80重量部のゴム状重合体 を含み、該ゴム状重合体は、

- (a) ABA型又はABA′型共賃合体又はこれ らの組合せ3~97重量%: 及び
- (b) AB型ダイプロック共重合体97~3 重量% (ただし、A, A' 及びBはコモノマーから誘導 されるプロックを意味する)

からなることを特徴とする熱可塑性樹脂組成物である。

本発明において用いる成分(イ)のポリフェニ

は炭素原子数1~4のアルキル基である。例えば ポリ(2,6-ジメチル・1,4 -フェニレン) エー テル、ポリ(2.6-ジエチル・1.4 - フェニレン) エーテル、ポリ(2-メチル-6-エチル-1.4-フェニレン) エーテル、ポリ(2-メチル・6-プロピル・1、4 - フェニレン) エーテル、ポリ (2.6-ジアロピル-1,4-フェニレン) エーテル、 -ポリ(2-エチル・6-プロピル・1,4 -フェニ レン)エーテル、などが挙げられる。特に好まし いポリフェニレンエーテル樹脂はポリ(2.6 - ジメ チル・1,4 - フェニレン)エーテルである。また ポリフェニレンエーテル共重合体としては上記ポ リフェニレンエーテル繰返し単位中にアルキル三 置換フェノールたとえば 2.3,6-トリメチルフェ ノールを一部含有する共重合体を挙げることがで きる。またこれらのポリフェニレンエーテルに、 スチレン系化合物がグラブトした共重合体であっ てもよい。スチレン系化合物グラフト化ポリフェ ニレンエーテルとしては上記ポリフェニレンエー テルに、スチレン系化合物として、例えばスチ レン、α・メチルスチレン、ビニルトルエン、クロルスチレンなどをグラフト重合して得られる共 重合体である。

本発明のために特に好ましいポリフェニレンエーテルの群には酸素エーテル原子に対し二つのオルソ位に $C_1 \sim C_4$ アルキル置換基を有するものを含む。この群の例には、

ポリ(2,6-ジメチル - 1,4 - フェニレン) エー シテル:

ポリ(2,6 - ジエチル - 1,4 - フェニレン) エーテル:

ポリ (2 - メチル - 6 - エチル - 1.4 - フェニレン) エーテル:

ポリ(2,6-ジプロピル・1,4 - フェニレン) エーテル:

ポリ (2 - エチル - 6 - プロピル - 1,4 - フェ ニレン) エーテル

等がある。

ポリフェニレンエーテル樹脂は、本発明の樹脂 組成物中に5~80重量部の量で含まれることが好

1,3 - シクロヘキサンジカルボン酸、テレフタル 酸、イソフタル酸、ナフタレンジカルボン酸、ダ イマー酸などのジカルボン酸がある。これらの構 成成分は単独あるいは二種以上の混合物の形で重 合に供され、そうして得られるポリアミドホモポ リマー、コポリマーいずれも本発明で用いること ができる。特に本発明で有用に用いられるポリア ミドはポリカプロアミド(ナイロン6)、ポリヘ キサメチレンアジパミド(ナイロン56)、ポリヘ キサメチレンセパカミド (ナイロン610)、ポリ ウンデカンアミド (ナイロン11)、ポリドデカン アミド (ナイロン12)、そしてこれらポリアミド の共重合体及び混合物である。ここで用いられる ポリアミドの重合度については特に制限がなく、 1% 濃硫酸溶液の25℃における相対粘度がたとえ ぱ 1.5~ 5.0の範囲内にあるものを任意に用いる ことができる。

これらのポリアミドの末端基は、通常、溶融粘度調整、熱安定性の向上のため、末端封鎖等が行なわれており、末端アミノ基対末端カルボキシル

ましい。

本発明で用いる成分(ロ)のポリアミド系樹脂 は、アミノ酸、ラクタム、あるいはジアミンとジ カルポン酸を主たる構成成分とするポリアミドで ある。構成成分の具体例を挙げると5-カプロラ クタム、エナントラクタム、ω - ラウロラクタム などのラクタム、ε - アミノカプロン酸、11 - ア ミノウンデカン酸、12-アミノドデカン酸などの アミノ酸、テトラメチレンジアミン、ヘキサメチ レンジアミン、ウンデカメチレンジアミン、ドデ カメチレンジアミン、 2,2,4-/ 2,4,4-トリメ チルヘキサメチレンジアミン、5 - メチルノナメ チレンジアミン、m - キシリレンジアミン、 P -キシリレンジアミン、 1,3 - ピスアミノメチルシ クロヘキサン、 1.4 - ビスアミノメチルシクロヘ キサン、ピス - p - アミノシクロヘキシルメタン、 ビス - p - アミノシクロヘキシルプロパン、イソ ホロンジアミンなどのジアミン、アジピン酸、 スペリン酸、アゼライン酸、セパシン酸、ドデ カン二酸、 1,4 - シクロヘキサンジカルボン酸、

基のモル比(以下、末端基比という)は1以下に 抑えられている。本発明で用いるポリアミドとし ては、末端基比が1より大きいことが好ましい (しかし、これに限定されない)。このようなポ リアミドは、ポリアミドの重合の際にたとえばカ ルポキシル基と反応する基を持つ化合物たとえば ジアミンを余分に添加することによって得ること ができる。あるいは、ポリアミドの重合の後に、 たとえばカルボキシル基と反応する基を有する化 合物と反応させることによっても得ることができ る。末端基比が1より大きいポリアミドを用いる と、末端基比が1以下のポリアミドを用いた場合 に比べて成形品の外根及び機械的強度が飛躍的に 良くなる。これについての決定的な理論的理由付 けは今のところないが、成形品の電子顕微鏡写真 によるとポリアミド母相中に分散したポリフェニ レンオキサイド系樹脂の粒子の粒径が小さく、か つ均一である。ポリアミドの末端基比の違いによ ってこのような顕著な違いが起ることは驚きであ る。末端基比は、好ましくは 1.1以上、より好ま しくは 1.3以上である。

本発明の熱可塑性組成物における、ポリアミド の配合量は20~95重量部が好ましい。

本発明で使用する好ましい相溶化剤としては、クエン酸、リンゴ酸等のようなポリカルポン酸及びその誘導体、無水マレイン酸のような分子内に (a) 二重結合及び(b) カルポン酸を に変 取水物基、酸 アミド基、イミド基、カルルボン酸 アミド基 を有する 化合物 がから というの 相容化 から というの 相容によって はパーオキサイ を発 において、 場合によって はパーオキサイト 発 は に できる。 該相溶化剤 は で 使用することができる。 10重量部の量で使用することが好ましい。

ポリフェニレンエーテルとポリアミドを相溶化 する方法としては、単に相溶化剤を添加混合する 方法あるいは予じめポリフェニレンエーテルを クエン酸、無水マレイン酸等と反応させて変性し た後にポリアミドと混練する方法等のいずれの方

クが構成されるアルケニル芳香族とジエン化合物との「ランダム」共産合体を介して互いに結合したいわゆる「テーパー」型プロック共重合体がルック型共重合体である。AB型ダイブロック共重合体であるのが構成されるリケニル芳香族とジエン化合物との「ランダム」共変合体を介して互いに結合した「テーパー」型ダイブロック共重合体である。

前記(a) に示す型のゴム状重合体の好ましい具体例としてはスチレン・エチレン・プタジエン・スチレンプロック共重合体、スチレン・イソプロック共重合体、スチレン・イソプレン・スチレンプロック共重合体等を挙げることができる。また前記(b) に示す型のゴム状重合体の好ましい具体例としてはスチレン・エチレン・プロピレンプロック共重合体、スチレン・プタジエンプロック共重合体を挙げることができる。

法を使用することもできる。なお無水トリメリット酸クロライドを用いてポリフェニレンエーテルを変性する場合には、塩素受容体、例えば金属酸化物を添加することが好ましい。

本発明で使用されるゴム状重合体は次の(a)及び(b)に示す型のものである。

- (a) ABA型又はABA′型の共重合体又はこれらの組合せ。
- (b) AB型ダイブロック共重合体。

ここに、A及びA'は不飽和アルケニル芳香族化合物、たとえばスチレン、α-メチルスチレン、ビニルトルエン、ビニルキシレン又はビニルナフタレン等のコモノマー、又はこれらの混合物から誘導されるプロックである。またBはジエン化合ソプレン、1,3-ペンタジエン、又は2,3-ジメチルプタジェン等のコモノマー又はこれらの混合物から誘導されるプロックである。

ABA型又はABA′型共重合体は、互いに直接結合した3つのプロックよりなるか又はプロッ

これらのゴム状重合体は水素化、部分水素化あるいは無水マレイン酸等により酸変性されたものであることができる。耐熱老化性を考慮した場合、水素化されたものであることが好ましい。

本発明の熱可塑性樹脂組成物はゴム状重合体を好ましくは1~80重量部の量で含むが、そのうち前記(a) に示す型のものは3~97重量%であり、前記(b) に示す型のものは97~3重量%であることが好ましい。

また、必要に応じて、エチレンプロピレンゴム 等のゴムを前記(a)及び(b)のゴム状重合体と共 に使用することができる。

本発明の樹脂粗成物は前記組成成分に加えて、 ポリフェニレンエーテルとの相溶性を有する樹脂、 たとえばポリスチレン等を含むことができる。

さらに本発明の樹脂組成物にはその物性を損な わない限りにおいて樹脂の混合時、成形時に他の 添加剤、たとえば顔料、染料、補強剤、充填剤、 耐熱剤、酸化劣化防止剤、耐候剤、滑剤、難型剤、 結晶核剤、可塑剤、難燃剤、流動性改良剤、帯電 防止削などを添加することができる。

本発明の樹脂組成物は流動性に優れ、射出成形、 プロー成形、抑出し成形などのいずれの方法でも 成形できる。成形品は耐衝撃性、特に耐低温衝撃 性、耐熱性、耐水性、寸法安定性の優れたもので あり、これらは特に自動車のフェーダー、ドアパ ネル、クォーターパネル、パンパ、スポイドシー イールキャップ、フェーエルリッド、サイドシー ルドなどの外装部品あるいはその他一般機械部品 として極めて有用である。

本発明の樹脂組成物を製造するための方法に特に制限はなく、通常の方法が満定に使用できる。 しかしながら一般に溶融混合法が望ましいなる 溶脱 に必要な温度及び時間に決定できる。 混合に必要な相成によってかが、以下で、ののでは、270~350 での、混合のには長い時間及び/一人のである。 混合のには長い時間及び/一人のである。 従って時間はこれらの点を考慮に入れて

エチレンジアミンおよび50重量%HBF水溶液 0.8 重母部中に溶解した酸化第一銅 0.08 重量部 の溶液を加えた。酸素を撹拌した溶液中に吹き込 み、この間に40分間で反応器中に90重逢部の2,6-キシレノールを圧入した。分子銀が増大しつつあ゛ る反応中約35℃で反応温度を保った。約120 分後 に酸素流を停止した。重合体溶液の温度を50~70 ℃で保ち、この間に副生成物 2.6 - ジメチルジ フェノキノンを重合体中に導入反応させた。ニト 口三酢酸を重合体溶液に加えて銅触媒と錯化させ、 液体 - 液体遠心分離で除去した。重合体をメタ ノールで沈澱させる前に溶削を溜去して、重合体 溶液を約30重量%溶液まで濃縮した。この方法で 作った乾燥し、濾過した重合体はポリフェニレン エーテル粉末の形である。このポリフェニレン エーテル重合体は25℃でクロロホルム中で測定 したところ約 0.45d1 /gの固有粘度を有する。

(2) 成分(イ)として前記(1)で得られたポリフェニレンエーテル、成分(ロ)ポリアミドとしてナイロン6、成分(ハ)相溶化剤としてクエン

決定する必要がある。

任意の溶融混合法を、それが溶融した粘稠塊体を処理できるならば使用できる。方法は回分式又は連続式で用いられる。特に押出機、バンバリーミキサー、ローラー、ニーダー等を例として挙げられる。

全成分を処理系又は一つの重合体に直接加えて もよい。組成物の他の成分に関しては、処理系に 全成分を直接加えてもよく、あるいは一定の添加 剤を相互に予備混合しても良い。

以下に実施例を挙げて本発明をより具体的に説明する。

実施例1~3及び比較例1~2

(1) ポリフェニレンエーテル(ポリ(2.6 - ジメチル-1.4 - フェニレン)エーテル)の製造

撹拌器、酸素吹込管及び熱交換器を備えた不銹 鋼反応器に、下記順序で、 332重量部のトルエン、 10重量部の 2,6 - キシレノール、 4.3重量部のジ メチル・n - プチルアミン、 1.0重量部のジ n - プチルアミン、 0.3重量部のジ・t - プチル

酸、及び成分(二)ゴム状重合体としてスチレン - エチレン - ブタジエン - スチレンプロック共重 合体(KG1651(商標、シェル社製))及びスチレ ン - エチレン - プロピレンプロック共重合体 (KG1701(商標、シェル社))を用いた。

上記各成分を配合した配合物を減圧ベント付き 二軸押出機で 290℃の温度で抑出してペレットを 先ず作った。このペレットをシリンダー温度 280 ℃、射出圧力80㎏/c㎡、金型温度60℃に設定した 射出成形機により5 cm×5 cm× 0.3 cmの試験片を 作製した。

表1に示した組成を有する実施例及び比較例の 樹脂組成物について上記によって作成した試験片 を用いて低温(-30℃及び-40℃)、及び常温 (23℃)における耐衝撃性試験を行った。試験は 試験片を5 m / sec の一定速度で打抜く方法で行った。各試験は試験片10枚について行い、各試験 片の破壊形態を目視によって評価した。また、こ のとき破壊エネルギーも測定した。これらの結果 は表1に示す通りである。

特閒平2-58563 (日)

異なる2つの型のゴム状重合体 (a)及び(b) を含む本発明の樹脂組成物 (実施例1,2及び3)は、いずれか一方の型のゴム状重合体のみを含む樹脂組成物 (比較例1及び2) よりも数段優れた耐低温衝撃性を有することが分る。

出	颒	Д	:		/ジニ ; ラ スチ:		ノグ ス株式会社
ታነ	理	Д	:	松	#	光	大門能

実施例3 比較例1 比較例2 9 20 န္တန္တ 유 등 44 \$ ဖြုစ 505080 8 8 \$ 8 8 ₹ 육 은 이 오이는 이 202020 용 2 \$ \$ 袠 重日部) (X) 破壊エネルギー ポリフェニレン 性性性性性性 KG 1651 KG 1701 嘢 海線 证的证据 **55** ゴム成分 (a) ゴム成分 (b) $\overline{\mathcal{Z}}$ ဌ ၞ \$ \$ \$ ຊ 8 육 珱